

电力系统

## 倒装芯片集成电力电子模块

王建冈<sup>1</sup>;阮新波<sup>2</sup>;吴伟<sup>1</sup>;陈军艳<sup>1</sup>;陈乾宏<sup>1,3</sup>

南京市御道街29号 南京航空航天大学航空电源航空科技重点实验室<sup>1</sup>

南京航空航天大学航空电源重点实验室<sup>2</sup>

收稿日期 2004-8-13 修回日期 网络版发布日期 2007-2-12 接受日期

摘要

关键词

分类号

Abstract

Key words

DOI:

通讯作者 王建冈 [ygywjg@sina.com.cn](mailto:ygywjg@sina.com.cn)

作者个人主页 王建冈 阮新波 吴伟 陈军艳 陈乾宏

### 扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(235KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [王建冈](#)
- [阮新波](#)
- [吴伟](#)
- [陈军艳](#)
- [陈乾宏](#)
-